



Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor Dauergleichstrom DC collector current	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$ $T_c = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C, nom}$ I_C	50 75	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}, T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	100	A
Gesamt Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^{\circ}\text{C}; \text{Transistor}$	P_{tot}	270	W
Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage		V_{GES}	± 20	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	50	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	100	A
Grenzlastintegral I^2t value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	700	A^2s
Isolations Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min.}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter saturation voltage	$I_C = 50\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 50\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_{CESat}	-	1,7 2,0	2,15 -	V V
Gate Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 2,0\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GE(th)}$	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	0,47	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	3,50	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	0,13	-	nF
Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current	$V_{CE} = 1200\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: MOD-D2; M. Münzer

date of publication: 2002-09-03

approved: SM TM; Robert Severin

revision: 3.0



Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 50A, V_{CC} = 600V$	$t_{d,on}$	-	0,09	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 50A, V_{CC} = 600V$	t_r	-	0,03	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Abschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 50A, V_{CC} = 600V$	$t_{d,off}$	-	0,42	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 50A, V_{CC} = 600V$	t_f	-	0,07	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse	$I_C = 50A, V_{CC} = 600V, L_\sigma = 70nH$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$	E_{on}	-	5,0	-	mJ
Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse	$I_C = 50A, V_{CC} = 600V, L_\sigma = 70nH$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$	E_{off}	-	6,5	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$t_p \leq 10\mu s, V_{GE} \leq 15V, T_{vj} \leq 125^\circ C$ $V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	200	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	19	-	nH
Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip	$T_c = 25^\circ C$	$R_{CC/EE}$	-	2,5	-	m Ω

Charakteristische Werte / characteristic values

Diode Wechselrichter / diode inverter

Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 50A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,65	2,15	V
	$I_F = 50A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 50A, -di_F/dt = 1900A/\mu s$	I_{RM}	-	67	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 50A, -di_F/dt = 1900A/\mu s$	Q_r	-	5,6	-	μC
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 50A, -di_F/dt = 1900A/\mu s$	E_{rec}	-	2,2	-	mJ
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$					



Charakteristische Werte / characteristic values

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_c = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_c = 100^\circ\text{C}$, $R_{100} = 493\Omega$	$\Delta R/R$	-5	-	5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}$	P_{25}	-	-	20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp[B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$	-	3375	-	K

Thermische Eigenschaften / thermal properties

Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to case; DC	Transistor Wechselr. / transistor inverter	R_{thJC}	-	-	0,45	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	-	0,75	K/W
Übergangs Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1\text{W/m}^2\text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1\text{W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$	-	-	150	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj\ op}$	-40	-	125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage distance				10,0		mm
Luftstrecke clearance distance				7,5		mm
CTI comperative tracking index				225		
Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M5	M	3	-	6	Nm
Gewicht weight		G		180		g

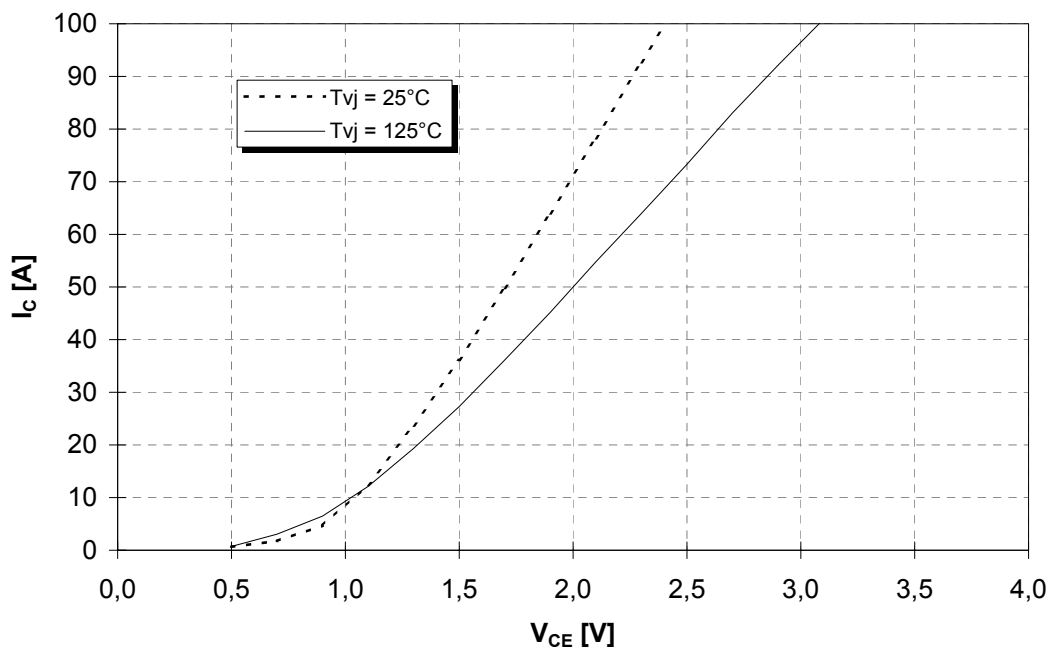
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.



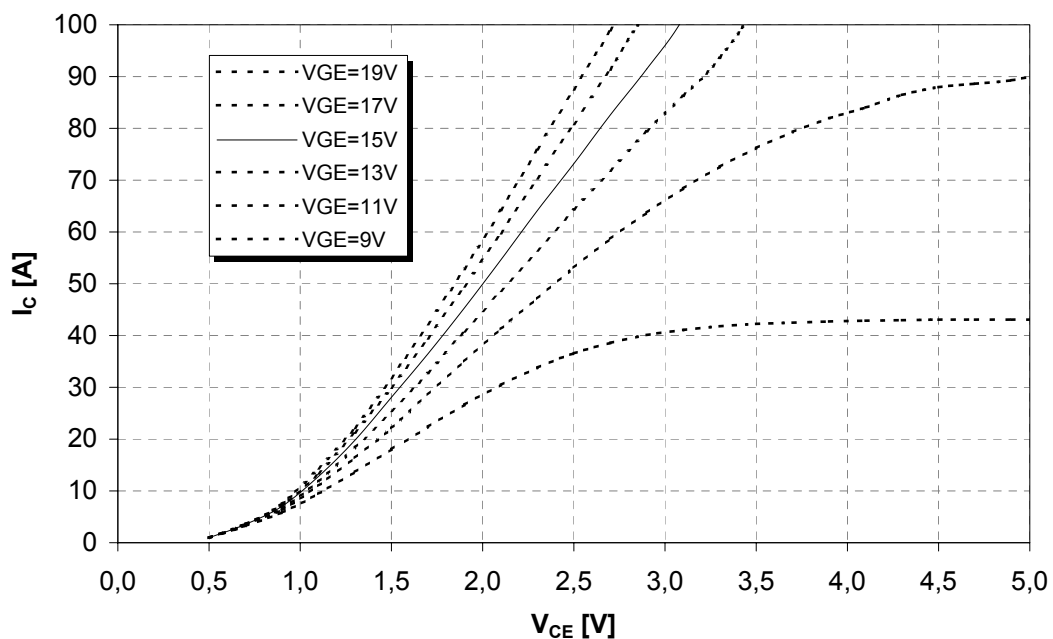
Ausgangskennlinie (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
output characteristic (typical)

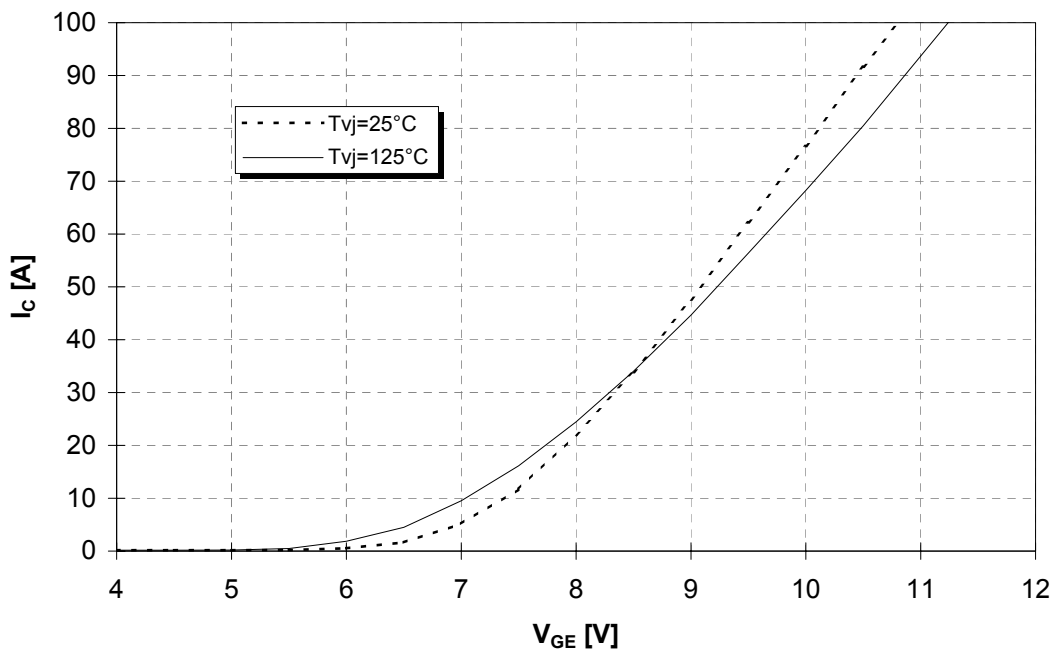
$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$





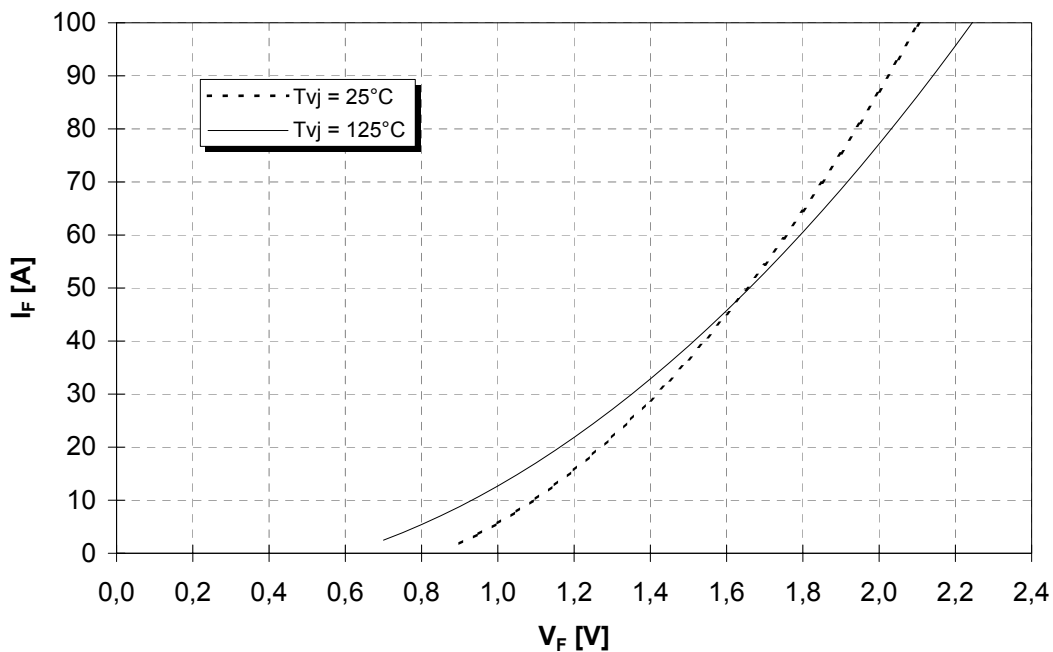
Übertragungscharakteristik (typisch)
transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch)
forward characteristic of inverse diode (typical)

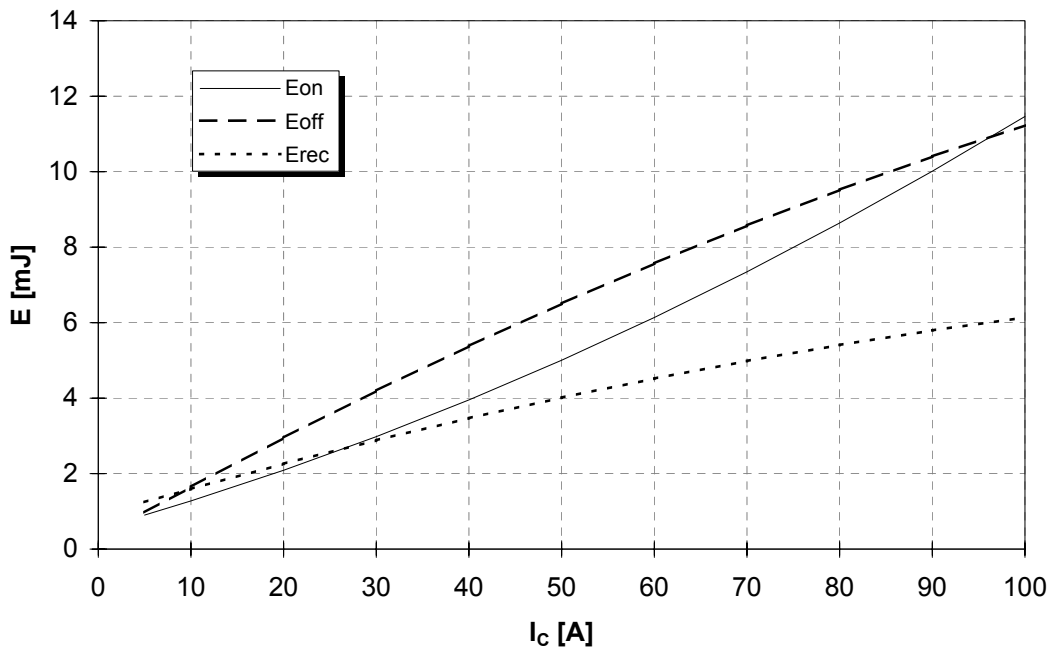
$I_F = f(V_F)$





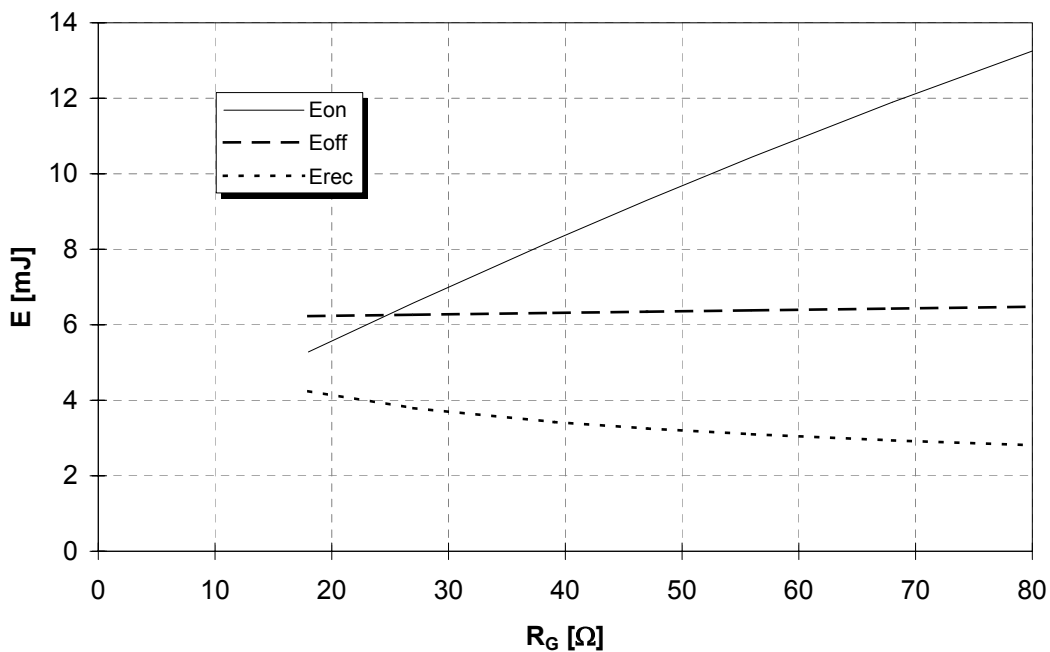
Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, V_{CE} = 600V, T_{vj} = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

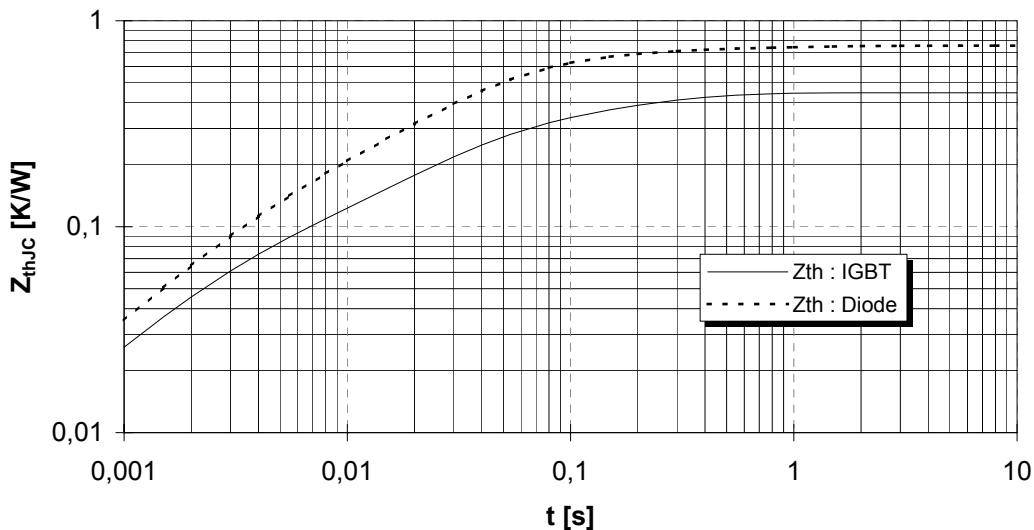
$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15V, I_C = 50A, V_{CE} = 600V, T_{vj} = 125^\circ C$





Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

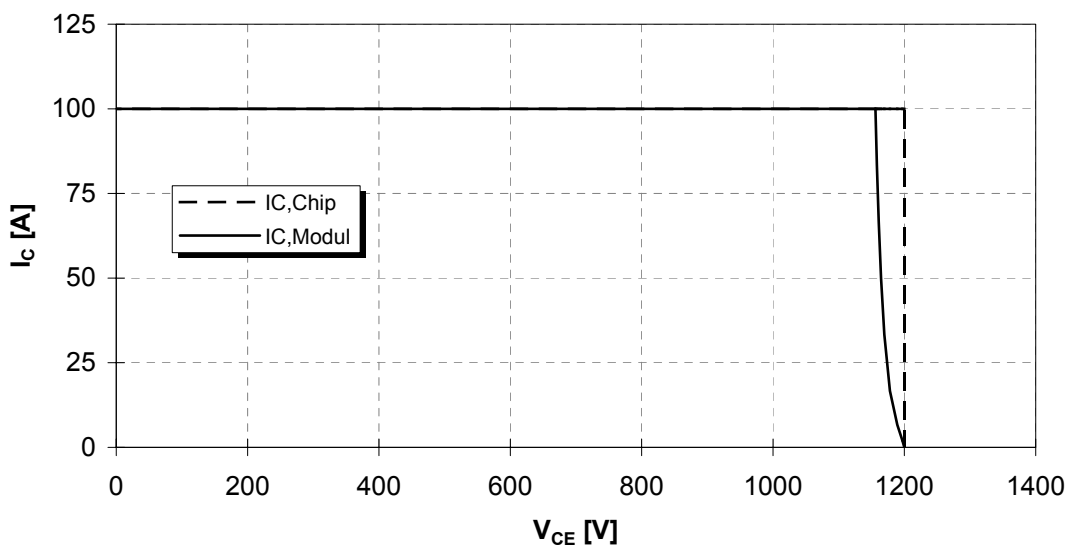
$$Z_{thJC} = f(t)$$



i	1	2	3	4
r_i [K/W] : IGBT	5,077E-02	7,893E-02	2,032E-01	1,142E-01
τ_i [s] : IGBT	2,345E-03	2,820E-01	2,820E-02	1,128E-01
r_i [K/W] : Diode	7,637E-02	4,933E-01	1,421E-01	4,501E-02
τ_i [s] : Diode	3,333E-03	3,429E-02	1,294E-01	7,662E-01

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 18\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$$

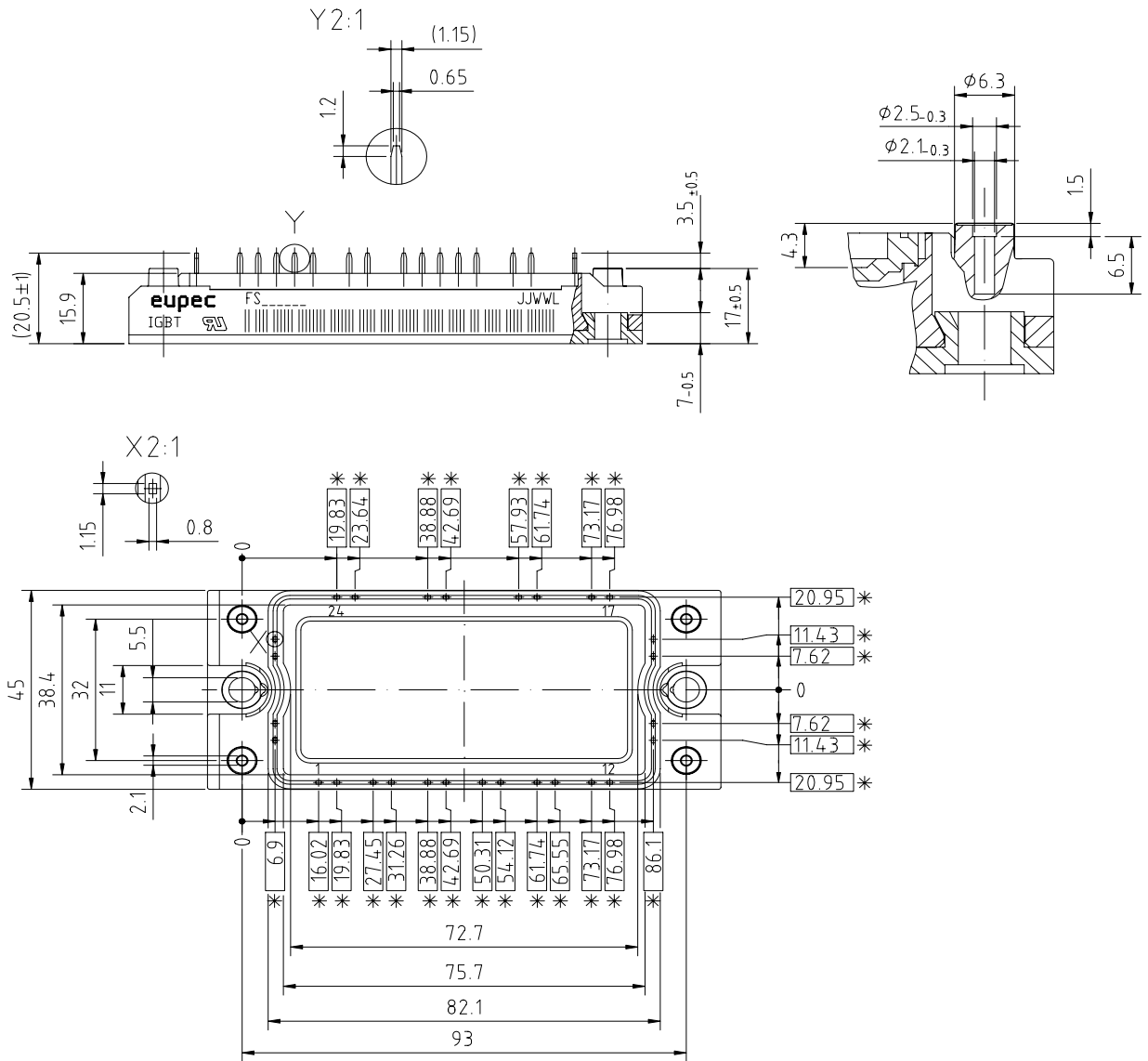


IGBT-Module
IGBT-Modules

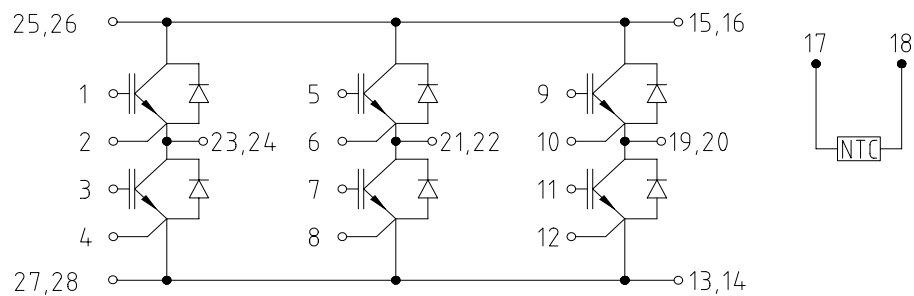
FS50R12KE3



Gehäusemaße / Schaltbild Package outline / Circuit diagram



* = alle Maße mit einer Toleranz von ± 0.4



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[FS50R12KE3](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9